

MAX31850NATB+T

Număr parc	MAX31850NATB+T	Statutul RoHS	
Producator / Marca	Analog Devices / Maxim Integrated	Starea stocului	5143 pcs stock
Descriere produs	IC CONV THRMCPLE-DIG N TYPE TDFN	Barca din	Hong Kong
Foi de date	MAX31850_51.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

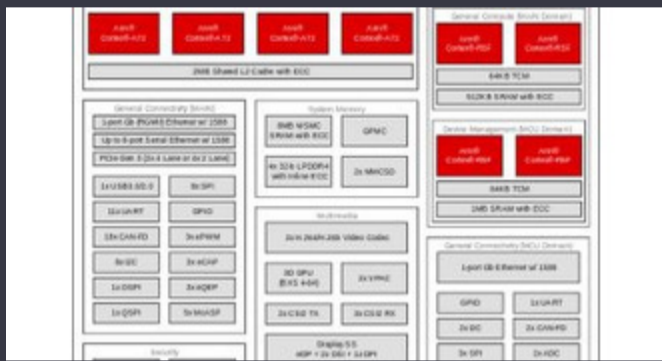
OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Specificații de MAX31850NATB+T

Tip	Thermocouple to Digital Converter	Pachetul dispozitivului furnizor	10-TDFN (3x4)
Serie	-	Pachet / Caz	10-WFDFN Exposed Pad
Pachet	Tape & Reel (TR)	Tipul de ieșire	Digital
Temperatura de Operare	-40°C ~ 125°C	Tipul de montare	Surface Mount
Tip de introducere	Thermocouple (Multiple)	Curent - Ofertă	900 μA
Numărul produsului de bază	MAX31850		

Vești înrudite



Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere

2023/03/15

Borgwarner primește puterea sic de la St, precum și Onsemi

2023/08/31

Easby Eyes O felie din piața IoT cu SBC -uri geniatech

2023/07/18

Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel Embedded World: Video Interviu - Longsys on R&D, Design și Vânzări de

2023/07/4

stocare

2023/03/27

Conținut sponsorizat: semiconductori de ultimă oră

2023/09/15

EUMW: Rohde și Schwarz îmbunătățește testerea radar auto auto

2023/09/15

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus Terran Orbital extinde producția, sprijinind șapte autobuze prin satelit

2023/09/13

2023/09/13

Un raport de progres reram

2023/04/26

Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei

2023/08/16

Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii

2023/08/22